

2022年10月3日

各位

会社名 ニッパツ（日本発条株式会社）

証券コード 5991（プライム市場）

宮田工場新生産棟増築の起工式を挙行

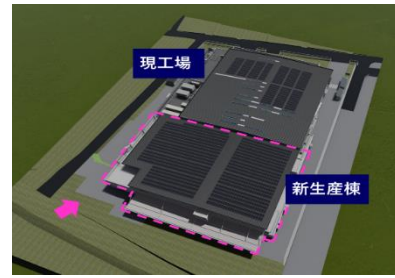
ニッパツ（本社・横浜市、代表取締役社長 CEO・茅本隆司）は、9月30日に半導体プロセス部品を製造する宮田工場の、新生産棟増築工事の起工式を挙行了しましたことをお知らせいたします。

半導体製造装置に使用される当社の半導体プロセス部品の、旺盛な需要に応えるべく2019年4月に新設した長野県の宮田工場に、35億円を投じて新しい生産棟を建設する計画を今年2月に発表いたしました。該当場所にありました既存建屋の撤去や整地などが完了し、10月より新生産棟に関する工事を開始します。起工式には、宮田村の小田切康彦村長ならびに関係者の皆様にご列席いただき、建設工事の安全を祈願しました。

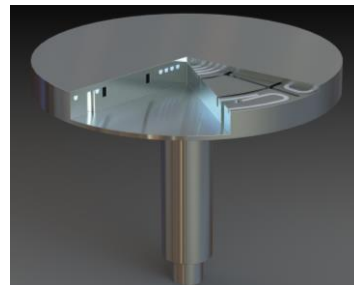


（起工式の様子）

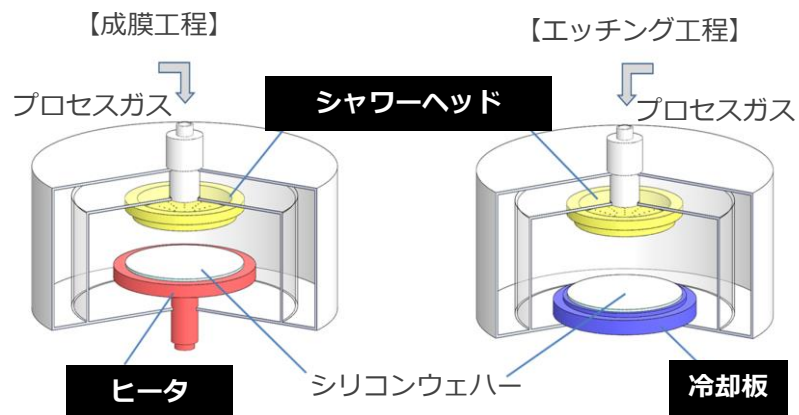
大きな成長が見込まれる半導体プロセス部品の需要増加に対応すべく、今回の投資に加え、今後も数十億円規模の投資を順次行っていくことを検討しております。これにより当事業の売上高を、2021年度の184億円から、2025年以降には300億円を超えるレベルに引き上げていく計画です。計画が確定次第、順次お知らせいたします。



(参考) 産機生産本部宮田工場外観 および 新生産棟の完成予想図



(参考) 産機生産本部宮田工場の生產品目 (左)プロセスガスを放出するシャワーヘッド、
(中)成膜工程で使用されるヒーター、(右)エッチング工程で使用される冷却板



(参考) 上記 3 製品が半導体製造装置内で果たす役割

【本件に関する問い合わせ先】

ニッパツ 企画管理本部 | R・広報部 Tel. 045-786-7513

以上